การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการทดสอบการทำงานของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์

นางสาว นวลทอง วีรวานิช



วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2542 ISBN 974-332-748-7

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM FOR HGA PERFORMANCE TESTS

Miss Nuanthong Weerawanich

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Engineering in Engineering Management

The Regional Centre of Manufacturing Systems Engineering

Graduate School

Chulalongkorn University
Academic Year 1999
ISBN 974-332-748-7

Thesis Title Development of an Information System for HGA Performance Tests

By

Miss Nuanthong Weerawanich

Department

Engineering, University of Warwick

Thesis Advisor

Assist. Dr.Manop Reodecha

Thesis Co-advisor Dr.Chittiporn Puprichitkul

Accepted by Graduate School, Chulalongkorn University in Partial Fulfillment of the Requirement for the Master's Degree.

Suchda Graduate School

(Assoc. Prof. Suchada Kiranandana, Ph.D.)

Thesis Committee

(Assoc. Prof. Dr. Tatchai Sumitra)

Thesis Advisor
(Assist. Dr.Manop Reodecha)

_____ Thesis Co-Advisor Puprichit kul)

Sincl Member
(Prof. Dr. Sirichan Thongprasert)

นวลทอง วีรวานิช: การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการทดสอบการทำงานของ หัวอ่านฮาร์ดดิสก์ (Development of an Information System for HGA Performance Tests) อ. ที่ปรึกษา: ผศ. ดร. มานพ เรี่ยวเดชะ, อ. ที่ปรึกษาร่วม: ดร. จิตติภรณ์ ภู่ไพจิตร์กุล; 120 หน้า. ISBN 974-332-748-7.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ทำการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการทดสอบหัวอ่าน ฮาร์ดดิสก์ในบริษัทอุตสาหกรรมประกอบฮาร์ดดิสก์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของฮาร์ดดิสก์ไดรว์

งานวิจัยเริ่มจากการวิเคราะห์กระบวนงานเดิมในการทดสอบการใช้สารสนเทศใน
กระบวนงานนั้นๆ และการปฏิบัติการของผู้ทำการทดสอบ จากนั้นจึงพัฒนาระบบจากการ
วิเคราะห์ความต้องการใช้สารสนเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งการใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบ ระบบที่ถูกออกแบบนี้รายงานผลการทดสอบโดยอัตโนมัติแทนการจัดเตรียมรายงานแบบ
เดิมซึ่งใช้เวลานาน ดังนั้นจึงมีผลการวิเคราะห์ของการทดสอบให้ผู้ทำการทดสอบและผู้ใช้ข้อมูล
การทดสอบในรูบแบบและเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ระบบยังใช้ผลการทดสอบในการติดตาม
และวิเคราะห์การทดสอบตามเวลาจริงของการทดสอบเพื่อส่งสัญญานเตือนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับ
ระบบการผลิตหรือระบบการทดสอบ จึงทำการแก้ปัญหาได้เร็วกว่าระบบเดิมซึ่งใช้เวลานานกว่า
จะพบว่าได้มีปัญหาเกิดขึ้น

จากการทดลองการใช้ระบบ พบว่าสมรรถนะของเครื่องทดสอบเพิ่มขึ้นจากผลงาน เสีย 5,800 หน่วยในล้านต่อชั่วโมงเป็น 1,124 หน่วยในล้านต่อชั่วโมงและจำนวนของเสียลดลง 0.4 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เนื่องจากสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและกระบวนการทดสอบ ได้เร็วขึ้น ระบบรายงานผลอัตโนมัติทำให้ไม่ต้องใช้การจัดเตรียมรายงานผลการทดสอบด้วยเวลา สี่ชั่วโมงโดยกำลังคน 13 คน นอกจากนี้รายงานในรูปแบบที่ออกแบบไว้ยังเป็นที่พึงพอใจต่อผู้ใช้ ด้วย

ภาควิชา	ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต	ลายมือชื่อนิสิต	Mana	かられる
	การจัดการทางวิศวกรรม	ลายมือชื่ออาจาร	รย์ที่ปรึกษา _	du -2
ปีการศึกษา	2542	ลายมือชื่ออาจา	รย์ที่ปรึกษาร่ว	N Olah

C3972953621: MAJOR ENGINEERING MANAGEMENT

KEYWORD: INFORMATION SYSTEM / HGA PERFORMANCE TEST / HGA OPERATION NUANTHONG WEERAWANICH: DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM FOR HGA PERFORMANCE TESTS THESIS ADVISOR: MANOP REODECHA, Ph.D. THESIS CO-ADVISOR: CHITTIPORN PUPRICHITKUL, Ph.D. 120 pp. ISBN 974-332-748-7

This thesis is the development of an information system for tests of head gimbal bond assemblies in a hard disk manufacturing company and it is the key component of hard disk drive assembly.

The research starts from analyzing the existing testing operations, its uses of information and the procedures of the test operators. Then a system is developed from the analysis of information requirements for the testing operation, especially the application of statistical methods to analyze the test results. The system replaces the existing lengthy report preparation procedure with automatic reporting. The analyses of the test results are, therefore, available to the test operators and other users in appropriate formats and time. In addition, the system uses the test results to monitor and analyze the test in real time so that it can trigger warning of problems from the production process or the testing process. Responses to problem are thus faster than the existing system, which often finds out about the problems long after they have occurred.

In a trial implementation, the performance of testers is increased from 5,800 defective part per million (DPPM) per hour to 1,124 defectives part per million (DPPM) per hour and defects are reduced by 0.4 percent because of faster responses to problem in the production and the fast processes. The report preparation, which used to take four hours and used 13 men for the task, is eliminated by automatic reporting. In addition, users are quite satisfied with the designed preformatted reports.

ภาควิชา	ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต	ลายมือชื่อนิสิต	CONECTO	352125
	การจัดการทางวิศวกรรม	ลายมือชื่ออาจารย์	ที่ปรึกษา 🕏	120 -
ปีการศึกษา	2542	ลายมือชื่ออาจารย์	ที่ปรึกษาร่วม	Clay

Acknowledgements



This thesis is succeeded with the kindly support and valuable comments given to me. It cannot be the complete thesis without the advice from the thesis advisor Dr. Manop Reodecha who provides me the valuable suggestions and teaches me. Also thanks to Dr. Sirichan Thongprasert and Dr. Tatchai Sumitra who also provide valuable suggestions and their kindly support and teach me.

Many thanks to the co-advisor Dr. Chittiporn Puprichitkul who always advises and helps me not only preparing thesis but also my work responsibilities. She taught and guided me the wafer fabrication and magnetic recording theories and its application, which concerned directly to my work area and thesis.

A bunch of thanks to the test engineering group who provide me the facilities and efforts; Roong Sivaratana, Kosol Chakarnsilp, Charlvit Sawangwong, Charea Chareonsap, Thitipong Cherdchakul and Samud Aroonpoonsup. Some of my best friends who also help me to carry out this thesis that I very much appreciate; Piangruetai Sivaratna, Patipan Korsuwanna, Lampoon Supan, Charun Tumaiam, Weerasak Fungfuang and especially Kantana Apaisantipong who supports me continually.

Without the help from Prof.Kitisak Ploypanichcharoen, this thesis cannot be carried out and completed. So, I would like to say thank you for his kindness who sacrificed his valuable times for me.

Finally, The special thanks to my parents; Mr. Chet and Mrs Chamrat Weerawanich who support me throughout of my life.

Table of Contents

Pa	ge
Abstract (Thai)	iv
Abstract (English)	V
Acknowledgements	vi
Tables of Figures	iх
Chapter	
<pre>1 Introduction 1.1 Background 1.2 Problem Area 1.3 Objective of Study 1.4 Outcome / Result of the Study 1.5 Scopes of the Development of an Information</pre>	1 1 2 4 4 4 5 5
2.3 Known Fix Variable Concept	9 10 11 13
3.1 Overview 3.2 HGA Process Aspects 3.2.1 HGA Assembly Process Flow 3.2.2 HGA Quality Aspects 3.2.2.1 Wafer and Slider 3.2.2.2 Material Type 3.2.2.3 Assembly Line 3.2.2.4 Testers 3.2.2.5 Measurement	16 16 17 18 19 20 21 22 24 33 35
3.3.2 Information Finding	36 37 38
4.1 Recording Head Trend Analysis	45 45 48 48 51

		Page
	4.4 Output Definition	. 52
5	Information System Implementation 5.1 Network Topology 5.2 Hardware And Software 5.2.1 Microprocessor 5.2.2 RAM 5.2.3 Lan Card 5.2.4 Monitor 5.2.5 Hard Disk 5.2.6 Software 5.2.7 Operating System 5.3 Operating Mode 5.4 Workflow Diagram	55 58 59 59 59 59 59 60
6	Information System Evaluation 6.1 Quality Aspect 6.1.1 Yield Improvement 6.1.2 Effect Analysis 6.2 Time Improvement 6.3 Speed Improvement 6.4 Flexibility Aspect 6.5 Error Improvement 6.6 Users' Comments	64 64 65 67 67 70
7	Conclusion And Recommendation	75 75 78
Re:	erences	80
App	endices	82 83 88 103
Bio	graphy	120

Table of Figures

			Page
Figure	1.1	Research Methodology	6
Figure	2.1	Recording Head Function in a Stack of Disk Drive Assembly	9
Figure	2.2	Component Parts of Recording Head Assembly	10
Figure	2.3	Slider and Its component as Fabricated from Wafer Process	11
Figure	2.4a	Wafer Layout	12
Figure	2.4b	Serial Number Identified on Individual Slider	12
Figure	2.5	Test for Special Causes	14
Figure	2.6	HGA Parameter Test is Plotted on Control Chart in Timely Manner and Showed the Instability Performance	14
Figure	3.1	A Model of HGA Process Manufacturing	17
Figure	3.2	Hard Disk Assembly (HDA) Process Flow	18
Figure	3.3	HGA Assembly Process Flow	19
Figure	3.4	Root Cause Categories in HGA Operation	20
Figure	3.5	Electrical Test Yield Comparison Different Product Code of Cheetahl8 Product	21
Figure	3.6	Shows Electrical Test Yield Impacted by Reclaimed Material Used	22
Figure	3.7	Assembly Flow Layout of Each Product	23
Figure	3.8	HGA Performance Affected by Assembly Cell Dependent	24
Figure	3.9	Electrical Tester Used for Testing HGA in Production Line	26
Figure	3.10	Electrical Tester Release Flow	27
Figure	3 11	Impact from Media Lot 311	28

			Page
Figure	3.12	Contribution from Internal and External Variables	28
Figure	3.13	HGA Yield Analysis Impacted by Unknown Root Cause, Not Observe Evidence of Physical Dimension Defects	29
Figure	3.14	Electric Test Yield of Cheetah 18 Rhods	30
Figure	3.15	Yield and Parametric Performance Compared Between HVXD (Pre) and HVXE (Post)	31
Figure	3.16	Yield by Wafer Quad Sequence	32
Figure	3.17	Internal Structure of Slider	32
Figure	3.18	Yield Report Used in Output Meeting	34
Figure	3.19	Frame Work to Support HGA Manufacturing	36
Figure	3.20	Analysis and Communication Flow	37
Figure	3.21	Crunching Data from Database	38
Figure	3.22	Electrical Defect Pareto of Cheetah 18	39
Figure	3.23	OVW_AVG And OTC_AVG o Tester Number SGF	40
Figure	3.24	OVW_AVG And OTC_AVG of Tester Number S4F	40
Figure	3.25	Same Bar Comparison Between SGF Tester	41
Figure	3.26	Workflow Diagram to Investigate Special Causes	42
Figure	3.27	Workflow Diagram to Take Action of Low Yield	44
Figure	4.1	Rigid Disk Drive Market Trend	46
Figure	4.2	Technology Trend of HGA	48
Figure	4.3	Evaluation List of Cheetahl8 Product	47
Figure	4.4	HGA Demand Versus Assembly Line and Tester Quantity	48
Figure	4.5	Frequency of Crunching Test Performance Data Manually	49
Figure	4.6	Analysis Model	50
Figure	4.7	Diagnosing and Monitoring Model	50

			Page
Figure	4.8	Input Analysis Based of Users' Function And Requirement	51
Figure	4.9	Examples of Analysis Model	53
Figure	4.10	Examples of Diagnosing and Monitoring Model	54
Figure	5.1	Network Diagram	57
Figure	5.2	Software and Hardware	58
Figure	5.3	Workflow Diagram for Yield Trouble Shooting Of Diagnosing and Monitoring Model	62
Figure	5.4	Workflow Diagram for Analysis Model	63
Figure	6.1	<pre>Improvement Contributed From Diagnosing and Monitoring Model</pre>	65
Figure	6.2	Effect Analysis	66
Figure	6.3	Internal Cause Analysis	66
Figure	6.4	Time Spent in Manipulating Information	67
Figure	6.5	Troubleshooting by Diagnosing and Monitoring Model	68
Figure	6.6(A) Count the Events of Low Yield Testers Higher or Equal to One Hour	69
Figure	6.6(E	3) Summary Report of Events of Low Yield Testers Equal or Higher Than One Hour	69
Figure	6.6(0	C) Low Yield Tester > 2 Hour Trend	70
Figure	6.7 (<i>I</i>	A) The Assembly Cell Deviation in Year 1999	71
Figure	6.7(E	B) Headcount Allocation Rate According to Product Movement	71
Figure	6.8	Headcount Used for Crunching Data are Allocated to Other Work Area After Develop Models	d 72
Figure	6.9	Headcount Reduction Improvement	72
Figure	6.10	Error Measurement	73
Figure	6.11	Users' Score	74

			Page
Figure	6.12	Advantage from Developing Models	74
Figure	7.1	Yield and Scrap Cost per HGA Unit	75
Figure	7.2	Comparison of Conventional and Re-Formulated Information System in HGA Operation Area	76
Figure	7.3	Financial Gain Summary	77
Figure	7.4	3 Phases of Information System Application for HGA Performance Test	79